

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-012

常州中英科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中英科技	股票代码	300936
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞丞	李静	
办公地址	常州市钟楼区正强路 28 号	常州市钟楼区正强路 28 号	
传真	0519-83252250	0519-83252250	
电话	0519-83253332	0519-83253330	
电子信箱	czzyst2016@163.com	lijingzyst@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于 2006 年，是一家专业从事通信材料研发、生产、销售的高新技术企业。中英科技聚焦于通信领域，致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品，目前产品应用以通信领域为核心。赛肯徐州主要产品为引线框架，应用于半导体封测领域。

1、主要业务

通信材料业务：公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，是移动通信行业发展所需的关键基础原材料。公司主要客户群体为印制电路板（PCB）制造厂商。公司产品 VC 散热片是 VC 均热板的生产制造的主要原材料。VC 均热板能够为手机导热散热提供较好的解决方案。

半导体封装材料业务：全资孙公司赛肯徐州产品引线框架，引线框架属半导体、微电子封装的专用材料。下游封装产品应用于通信、汽车电子、家用电器等领域。

2、主要产品及其用途

通信材料：公司产品主要高频覆铜板及高频聚合物基复合材料，均应用于基站天线的核心部件中，是基站辐射单元、馈电网络、移相器等器材生产所需的关键原材料。VC 散热片是 VC 均热板的主要原材料。VC 均热板作为一种新型的两相流散热技术，具有导热性高、均温性好、热流方向可逆等优点，克服了传统热管接触面积小、热阻大、热流密度不均匀等问题，已经成为解决未来电子工业中高热流密度电子器件散热有效途径之一。目前在中高端手机中已有许多采用了 VC 均热板散热方案。

半导体封装材料：赛肯徐州主要产品是集成电路引线框架。引线框架属半导体/微电子封装的专用材料，是一种用来作为集成电路芯片载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件。引线框架目前被广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED 显示屏、无线通信、工业电子等领域。赛肯徐州生产的产品种类有 SOT、SOP、SSOP、TSSOP、PDIP、PDFN、CLIP、TO 等。

主要产品如下：

产品名称	产品特性	应用领域
高频覆铜板	以铜箔、聚四氟乙烯、玻璃纤维布等为主要材料，专门为高频印制线路板设计的复合型高频基板。产品具有较低的介电常数和介质损耗，具有较好的热-机械性能和热处理能力。	可应用于 4G 基站和 5G 基站天线、射频、功放系统，并可用于路由器、卫星导航、汽车雷达、移动通信系统等领域。
VC 散热片	VC 散热片采用蚀刻工艺以保证厚度及表面结构精确性，降低了产品重量，提升了散热效率。	VC 散热片是 VC 均热板的生产制造的主要原材料。可用于 5G 手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的散热模组中。
引线框架	引线框架属半导体/微电子封装的专用材料，是一种用来作为集成电路芯片载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件。	引线框架目前被广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED 显示屏、无线通信、工业电子等领域。

3、经营模式

（1）研发模式

公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能等方面的要求，进行评估、立项、设计、研发；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术预判研发项目的发展前景，提出立项，按研发流程进行研发。

（2）生产、采购模式

公司的产品主要采用订单式生产模式，公司以销定产、批量生产，并根据订单情况制定生产计划和原材料采购计划，公司所有产品的原材料均向合格供应商进行采购。

（3）销售模式

高频覆铜板方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过终端设备制造商的检测及认证，达到其所需要的技术要求则被纳入终端设备制造商的采购目录。同时，终端设备制造商将公司的高频覆铜板产品的特性参数设定为其原材料采购时的规范要求，并加入产品设计图纸。当终端设备制造商对高频 PCB 产生需求时，会向其指定的 PCB 加工厂下达订单及设计图纸。PCB 加工厂则根据订单及设计图纸，向公司下达采购订单。最终，公司根据 PCB 厂下达的订单完成销售。

VC 散热片方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过下游厂商的检测及认证，达到其所需要的技术。当下游厂商对 VC 均热板产生需求时，会向其指定的 VC 均热板生产厂商下达订单。VC 均热板生产厂商则根据订单，向公司下达采购订单。最终，公司根据 VC 均热板生产厂商下达的订单完成销售。

引线框架方面：在通常的销售流程下，公司的产品首先需要经过半导体封装企业的检测及认证，达到其所需要的技术要求则被纳入采购目录。当半导体封装企业对引线框架产生需求时，会向其指定的引线框架生产厂商下达订单及设计图纸。最终，公司根据下达的订单完成销售。

4、业绩驱动因素

(1) 客户认证

公司通过前期技术积累，公司的高频覆铜板产品已通过了多项国际、国内标准的认定，并进入国内外知名通信设备生产商产品采购目录。目前，公司已与上述终端设备制造商建立了良好的合作关系，为公司主营业务规模的扩大奠定了有利的市场基础。VC 散热片产品方面，公司目前已有产品用于量产手机中，产品性能得到客户认可。引线框架产品目前也进入国内外多家封测企业采购目录，并被用于多种芯片的封装应用。

(2) 应用场景

公司积极针对汽车、军工等多领域的研发布局，持续提升技术实力和技术储备，丰富产品序列。随着公司募投项目的投产及新产品的研发完成，公司将向智能汽车、卫星通信等移动通信之外的领域释放更多产能，增加公司产品和客户的多样性，强化公司的业务拓展及可持续发展能力。VC 散热片在手机等 3C 通信设备中被广泛应用。引线框架产品为公司在半导体封装材料领域打下了一定的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,101,422,637.52	1,016,252,700.02	8.38%	945,159,722.75
归属于上市公司股东的净资产	1,035,476,115.99	889,463,732.63	16.42%	885,107,116.40
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	278,044,367.43	247,951,718.82	12.14%	217,614,424.47
归属于上市公司股东的净利润	146,012,383.36	34,436,616.23	324.00%	51,727,283.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,727,231.02	22,809,491.46	21.56%	44,621,945.88
经营活动产生的现金流量净额	32,185,554.54	45,662,939.54	-29.51%	64,655,607.48
基本每股收益（元/股）	1.9417	0.4579	324.04%	0.7025
稀释每股收益（元/股）	1.9417	0.4579	324.04%	0.7025
加权平均净资产收益率	15.17%	3.89%	11.28%	6.21%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,501,347.19	68,456,121.28	63,566,772.16	82,520,126.80

归属于上市公司股东的净利润	7,026,188.83	9,722,018.96	118,983,943.69	10,280,231.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,386,276.17	7,356,589.32	7,748,077.43	8,236,288.10
经营活动产生的现金流量净额	-13,151,300.68	26,910,258.77	3,309,578.23	15,117,018.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600.00	17,727,600.00	不适用				0.00
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200.00	13,113,200.00	不适用				0.00
常州市中英管道有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,500,000.00	7,500,000.00	不适用				0.00
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200.00	5,909,200.00	不适用				0.00
常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	3,045,000.00	3,045,000.00	不适用				0.00
马龙秀	境内自然人	0.77%	580,000.00	580,000.00	不适用				0.00
北京嘉华宝通咨询有限公司	境内非国有法人	0.34%	254,100.00	0.00	不适用				0.00
任会英	境内自然人	0.33%	251,200.00	0.00	不适用				0.00
顾书春	境内自然人	0.31%	236,300.00	236,250.00	不适用				0.00
张振	境内自然人	0.30%	226,000.00	0.00	不适用				0.00
上述股东关联关系	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持								

或一致行动的说明	股平台中英汇才的普通合伙人。马龙秀与戴丽芳为姑嫂关系，为戴丽芳兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
----------	--

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

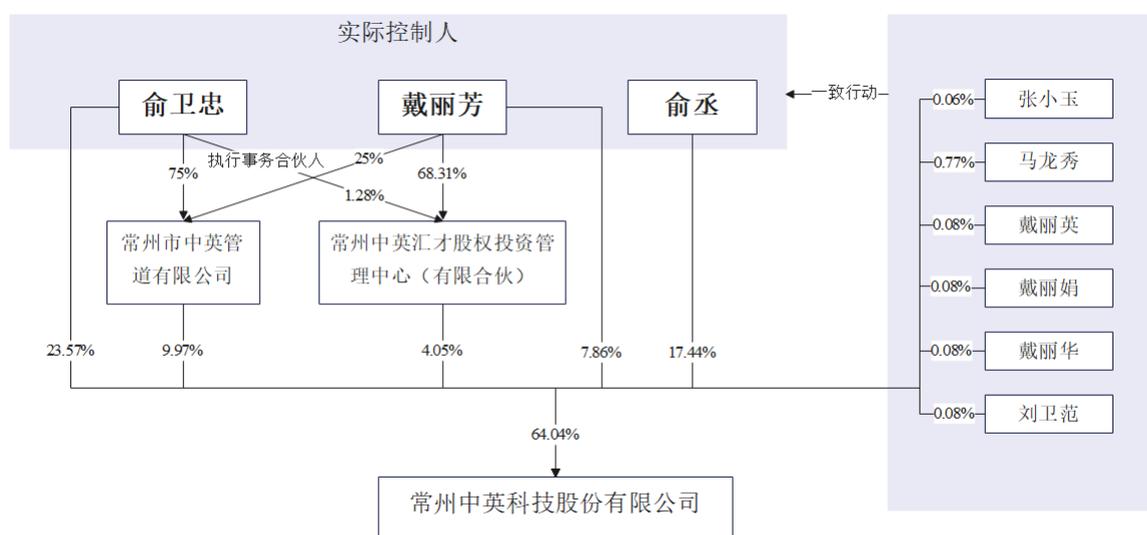
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司原住所拆迁补偿事项完成

常州市钟楼区住房和城乡建设局征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房屋及地上附属物，双方协商确定此次拆迁补偿总额为 138,709,209 元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司厂房拟征收补偿的公告》（公告编号：2022-047）。

2022 年 11 月 15 日，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《国有土地上房屋征收与补偿协议》，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署〈国有土地上房屋征收与补偿协议〉暨公司厂房征收补偿的进展公告》（公告编号：2022-054）。

因拆迁地块“常州市飞龙西路 28 号”为公司营业执照所列住所，公司的生产经营已搬迁至位于常州市钟楼区正强路 28 号的厂区内。根据公司实际情况，公司营业执照住所由“常州市飞龙西路 28 号”变更为“常州市钟楼区正强路 28 号”，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于完成公司变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-007）。

截至 2024 年 2 月 1 日，公司已收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付全部补偿款，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收到政府拆迁补偿款暨厂房征收完成的公告》（公告编号：2024-002）。该事项对公司 2023 年净利润产生较大影响。

2、与专业机构共同设立投资基金事项

2023 年 2 月 21 日，公司出资 1,000 万元人民币与专业机构共同设立投资基金（南通全德学镓科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙））。该基金主要投资范围为中国境内的泛半导体产业各阶段股权投资项目/企业，主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代的投资项目。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与专业机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2023-006）。

3、对外投资事项

公司在蚌埠五河县投资建设“精密电子、汽车、新能源专用材料”项目，项目总投资额为 8 亿元，公司拟以自有及自筹等资金对外投资，公司已与五河县人民政府正式签署了《精密电子、汽车、新能源专用材料项目投资合同》，并于当地设立全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（注册资本 5,000 万元人民币）作为项目公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2023-002）及《关于公司签署对外投资合同暨对外投资进展的公告》（公告编号：2023-010）。